

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2022-049

江苏长电科技股份有限公司

2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4,965,994,447.84元。上述募集资金于2021年4月15日全部到账，经安永华明验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，本公司已累计使用募集资金218,065.68万元，募集资金余额为282,781.38万元（包括暂时补充流动资金余额100,000.00万元、现金管理160,000.00万元以及利息收入等）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管

理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：510900010010207、393000686013000142609和92030078801200000617，并与以上三家银行及保荐机构海通证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》，长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立的募集资金专项账户（专户账号为：92030078801800000622），亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2022年6月30日止，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	期末余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行	92030078801200000617	745.77	募集资金专户
	92030078801800000622	10,737.34	募集资金专户
交通银行股份有限公司江阴高新区支行	393000686013000142609	1,417.25	募集资金专户
招商银行股份有限公司江阴支行	510900010010207	9,881.03	募集资金专户
合计		22,781.38	

注：上述期末余额含利息收入及理财收益，不含暂时补充流动资金、现金管理金额。

三、2022年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金218,065.68万元人民币，其中“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金32,900.40万元人民币，该项目仍在建设过程中。由于新冠疫情反复的影响及消费端市场下行压力，该项目产品市场需求波动较大，从审慎角度出发，公司放缓其产能扩充进度，存在项目建设延期完成的可能；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金38,565.83万元人民币，该项目仍在建设过程中；“偿还银行贷款

及短期融资券”项目已累计使用募集资金146,599.44万元人民币，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决。

具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币99,973.42万元。

2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构海通证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2021年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过15亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2021年6月16日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2022年4月20日，上述暂时用于补充流动资金的19亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

为提高公司募集资金的使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2022年4月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。

截至2022年6月30日，公司募集资金补流情况如下：

单位：人民币万元

项目	开户银行	补流金额	已回流金额	未回流金额
年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目	招商银行股份有限公司江阴支行	65,000.00	0.00	65,000.00
年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目	上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行	35,000.00	0.00	35,000.00
合计		100,000.00	0.00	100,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年6月16日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资额度不超过8亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。

2022年4月29日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、产品发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额不超过人民币16亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过16亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。

截至本报告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	预期/实际年化收益率	委托理财起止时间	实际收回本金	理财收益
招商银行	结构性存款	30,000.00	3.30%	2021.6.30-2021.9.29	30,000.00	246.82
招商银行	大额存单	3,000.00	3.31%	2021.6.25-2022.4.14	3,000.00	80.82
招商银行	结构性存款	17,000.00	3.40%	2021.7.1-2021.9.29	17,000.00	142.52
交通银行	结构性存款	30,000.00	3.50%	2021.7.2-2021.10.8	30,000.00	281.92
交通银行	结构性存款	30,000.00	3.35%	2021.9.30-2021.12.27	30,000.00	242.30
交通银行	结构性存款	30,000.00	3.20%	2021.10.15-2021.12.27	30,000.00	192.00
浦发银行	结构性存款	17,000.00	3.16%	2021.10.12-2021.12.27	17,000.00	111.91
交通银行	结构性存款	22,000.00	3.40%	2021.12.28-2022.4.20	22,000.00	231.57
招商银行	结构性存款	30,000.00	1.48%	2021.12.28-2022.4.20	30,000.00	137.46
浦发银行	结构性存款	25,000.00	3.20%	2021.12.27-2022.4.20	25,000.00	253.33
招商银行	结构性存款	20,000.00	3.11%	2022.5.25-2022.6.27	20,000.00	56.24
交通银行	结构性存款	20,000.00	3.00%	2022.5.26-2022.6.27	20,000.00	52.60
浦发银行	结构性存款	15,000.00	3.00%	2022.5.20-2022.6.20	15,000.00	37.50
交通银行	结构性存款	25,000.00	1.69%-3.40%	2022.5.20-2022.8.22	-	-
交通银行	结构性存款	30,000.00	1.69%-3.35%	2022.5.26-2022.8.29	-	-
浦发银行	结构性存款	25,000.00	3.10%	2022.5.20-2022.7.20	25,000.00	129.17
浦发银行	结构性存款	25,000.00	1.40%-3.30%	2022.5.25-2022.8.25	-	-

招商银行	结构性存款	20,000.00	3.05%	2022.6.28- 2022.7.28	20,000.00	50.14
交通银行	结构性存款	20,000.00	1.69%-3.25%	2022.6.28- 2022.10.11	-	-
浦发银行	结构性存款	15,000.00	1.40%-3.25%	2022.6.21- 2022.9.21	-	-
合计	/	/	/	/	/	2,246.30

注：截至本报告披露日，现金管理余额为160,000万元。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2018年8月完成“2018年非公开发行A股股票”发行事项，募集资金净额为359,471.64万元人民币；截至2021年末，本次募投项目全部实施完毕，累计使用募集资金360,614.01万元（含利息收入等）。

公司于2022年3月按规定将结余募集资金（含利息收入等）139.24万元用于补充流动资金并注销募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

附表 1

募集资金使用情况对照表—2021 年非公开发行 A 股股票

金额单位：人民币万元

募集资金总额				496,599.44 ^{注1}		本期投入募集资金总额			16,709.37			
报告期内变更用途的募集资金总额				-		累计投入募集资金总额			218,065.68			
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投资进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目	否	266,000.00	266,000.00	266,000.00	4,609.54	32,900.40	(233,099.60)	12.37%	预计 2023 年 ^{注2}	不适用 ^{注3}	不适用	否
年产 100 亿块通	否	84,000.00	84,000.00	84,000.00	12,099.83	38,565.83	(45,434.17)	45.91%	预计 2023 年	不适用 ^{注3}	不适用	否

信用高密度混合 集成电路及模块 封装项目												
偿还银行贷款及 短期融资券	否	150,000.00	146,599.44 ^{注4}	146,599.44	146,599.44	146,599.44	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		500,000.00	496,599.44	496,599.44	16,709.37	218,065.68	(278,533.76)	43.91%				
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：募集资金总额已扣除相关的发行费用（不含税）。

注 2：年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目存在延期完成项目建设的可能。

注 3：截至 2022 年 6 月 30 日，该项目仍在建设过程中。

注 4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。